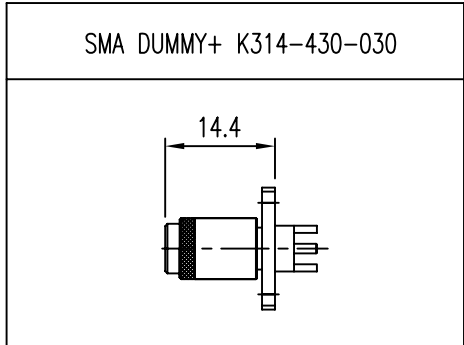
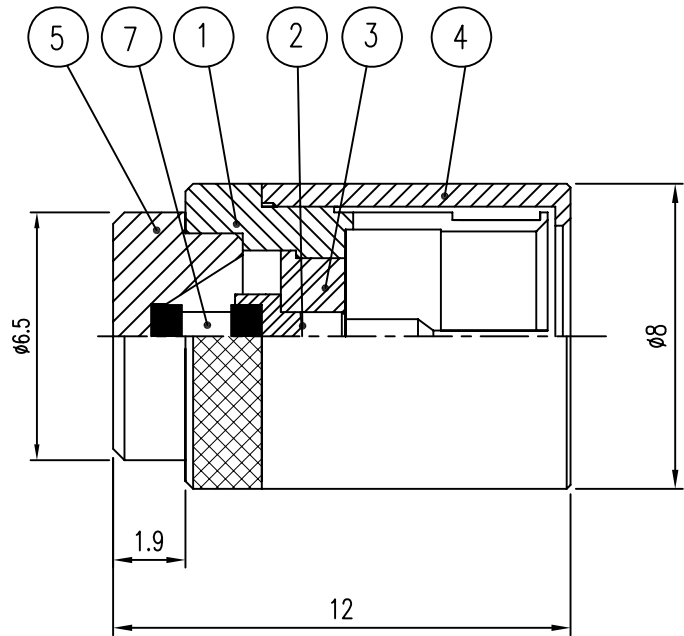


수 정 내 용									
ST	가공								
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
ST(기준)	[참변No.201810-0003] 원기절감 및 MATING 개선으로 인한 광 삭제	은선영	김인철	2018. 10. 10.					
ST(개선)									



7	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
6	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00046-5/1 (L2050)
5	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00007-5/1 (R2004)
4	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00117-5/1 (K2030)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01213-N/1 (H2391)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01420-5/1 (E2580)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01829-5/1 (D2561)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질	년월일	2007. 9. 3.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	승인				
재질	검도				
열처리	제도		도명		
보호파막처리	작성부서	연 구 소	SMA변형-DUMMY VER.1		
	적도	5/1	단위	mm	중량

A4	도번	TM00064-7/1
		K314-954-000